

AMP570

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、AMP570のご紹介です。



AMP570

AM Telecom社製
LTE Cat.1/4対応 汎用モジュール
(Mini PCI Express Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・IP着信 (国内)
- ・FOTA対応
- ・GPS/A-GPS対応

スペック

製品名	AMP570	
サイズ	50.95 × 30.0 × 2.5[mm] (H × W × D)	
重量	約6.0g	
通信方式	FDD-LTE	
周波数	2100、900MHz	
通信速度	LTE : Category1/4	
電源電圧	DC3.0~4.2V	
消費電流	LTE Category 4 通信時 約570mA 待受時 約3.0mA	LTE Category 1 通信時 約360mA 待受時 約3.0mA
外部インターフェース	Mini PCI Express Type USB/GPIO/UART	
アンテナコネクタ	U.FL-R-SMT	
制御コマンド	ATコマンド	
動作環境	動作温度 : -40°C~85°C 保存温度 : -40°C~90°C	
取得済み認証	JATE/TELEC	

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://amtel.co.jp/am-products/amp570/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。